

3D Convection through an Electronics Box - Panel

Author: Ben Mullen, Cornell University

[Problem Specification](#)

[1. Pre-Analysis & Start-Up](#)

[2. Geometry](#)

[3. Mesh](#)

[4. Physics Setup](#)

[5. Numerical Solution](#)

[6. Numerical Results](#)

[7. Verification & Validation](#)

[Exercises](#)

[Comments](#)